

チップコイル（チップインダクタ）LQH43MN□□□□03L 参考図

1. 適用

当参考図は、LQH43MNシリーズのチップコイル（チップインダクタ）に適用します。

2. 品番の構成

(例)	LQ	H	43	M	N	1R0	K	0	3	L
	識別記号	構造	寸法 (L×W)	用途 及び特性	分類	インダクタンス	許容差	性能	電極仕様	包装仕様コード L:テープング品

3. 品番および定格

- ・使用温度範囲 - 40℃ ~ +85℃
- ・保存温度範囲 - 40℃ ~ +85℃

貴社品番	弊社品番	インダクタンス		Q (以上)	直流抵抗 (Ω 以下)	自己共振 周波数 (MHz 以上)	* 定格 電流 (mA)	
		公称値 (μ H)	許容差 (%)					
	LQH43MN1R0M03L	1. 0	M: ±20	20	0. 20	120	500	
	LQH43MN1R2M03L	1. 2				100		
	LQH43MN1R5M03L	1. 5			0. 30	85		
	LQH43MN1R8M03L	1. 8				75		
	LQH43MN2R2M03L	2. 2				62		
	LQH43MN2R7M03L	2. 7			0. 32	53		
	LQH43MN3R3M03L	3. 3			0. 35	47		
	LQH43MN3R9M03L	3. 9			0. 38	41		
	LQH43MN4R7K03L	4. 7	K: ±10	30	0. 40	38	450	
	LQH43MN5R6K03L	5. 6			0. 47	33		
	LQH43MN6R8K03L	6. 8			0. 50	31		
	LQH43MN8R2K03L	8. 2				27		
	LQH43MN100K03L	10	K: ±10 J: ± 5	35	0. 56	23	400	
	LQH43MN100J03L							
	LQH43MN120K03L	12			0. 62	21	380	
	LQH43MN120J03L							
	LQH43MN150K03L	15			0. 73	19	360	
	LQH43MN150J03L							
	LQH43MN180K03L	18			0. 82	17	340	
	LQH43MN180J03L							
	LQH43MN220K03L	22			0. 94	15	320	
	LQH43MN220J03L							
	LQH43MN270K03L	27			1. 1	14	300	
	LQH43MN270J03L							
	LQH43MN330K03L	33			1. 2	12	270	
	LQH43MN330J03L							
	LQH43MN390K03L	39			1. 4	11	240	
	LQH43MN390J03L							
	LQH43MN470K03L	47			1. 5	10	220	
	LQH43MN470J03L							
	LQH43MN560K03L	56			1. 7	9. 3	200	
	LQH43MN560J03L							
	LQH43MN680K03L	68			1. 9	8. 4	180	
	LQH43MN680J03L							
	LQH43MN820K03L	82			2. 2	7. 5	170	
	LQH43MN820J03L							
	LQH43MN101K03L	100			40	2. 5	6. 8	160
	LQH43MN101J03L							

貴社品番	弊社品番	インダクタンス		Q (以上)	直流抵抗 (Ω 以下)	自己共振 周波数 (MHz 以上)	* 定格 電流 (mA)
		公称値 (μ H)	許容差 (%)				
	LQH43MN121K03L	120	K: ±10 J: ± 5	40	3.0	6.2	150
	LQH43MN121J03L						
	LQH43MN151K03L	150			3.7	5.5	130
	LQH43MN151J03L						
	LQH43MN181K03L	180			4.5	5.0	120
	LQH43MN181J03L						
	LQH43MN221K03L	220			5.4	4.5	110
	LQH43MN221J03L						
	LQH43MN271K03L	270			6.8	4.0	100
	LQH43MN271J03L						
	LQH43MN331K03L	330			8.2	3.6	95
	LQH43MN331J03L						
	LQH43MN391K03L	390			9.7	3.3	90
	LQH43MN391J03L						
	LQH43MN471K03L	470			11.8	3.0	80
	LQH43MN471J03L						
	LQH43MN561K03L	560			14.5	2.7	70
	LQH43MN561J03L						
	LQH43MN681K03L	680			17.0	2.5	65
	LQH43MN681J03L						
	LQH43MN821K03L	820			20.5	2.2	60
	LQH43MN821J03L						
	LQH43MN102K03L	1000			25.0	2.0	50
	LQH43MN102J03L						
	LQH43MN122K03L	1200			30.0	1.8	45
	LQH43MN122J03L						
	LQH43MN152K03L	1500			37.0	1.6	40
	LQH43MN152J03L						

* 定格電流印加時のインダクタンスは、インダクタンス値の±10%以内です。
定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は20℃以下です。

4. 試験および測定条件

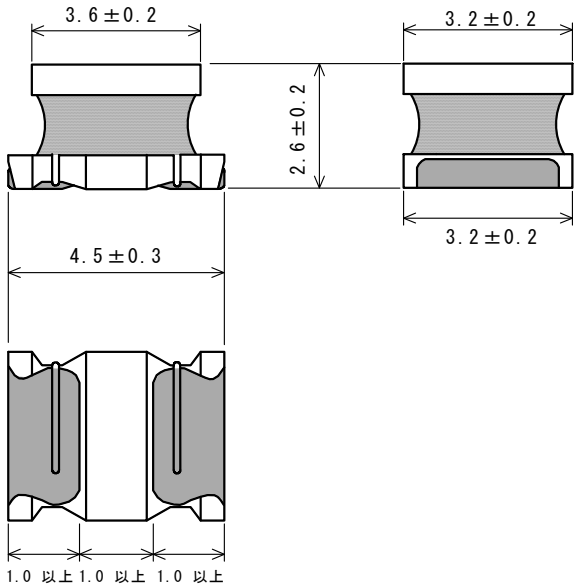
《 特に規定がない場合 》

温度：常温 / 15℃～35℃
湿度：常湿 / 25% (RH)～85% (RH)

《 判定に疑義を生じた場合 》

温度：20 ± 2℃
湿度：60% (RH)～70% (RH)
気圧：86 kPa～106 kPa

5. 外観および寸法（製品本体への表示はありません。）



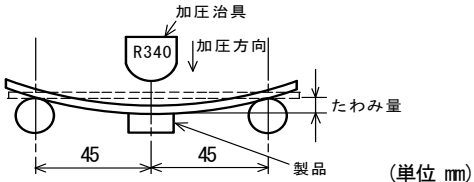
(単位 mm)

■ 部品質量 (参考値)
0.13 g

6. 電気的性能

No.	項目	規格値	試験方法
6.1	インダクタンス	3項定格を満足します。	測定器：KEYSIGHT 4192Aまたは同等品 測定周波数 1MHz：1.0μH～390μH 1kHz：470μH～1500μH
6.2	Q		測定器：KEYSIGHT 4192Aまたは同等品 測定周波数 1MHz：1.0μH～82μH 796kHz：100μH～820μH 252kHz：1000μH～1500μH
6.3	直流抵抗		測定器：デジタルマルチメータ
6.4	自己共振周波数		測定器：KEYSIGHT E4991Aまたは同等品
6.5	温度特性	温度係数 150PPM/°C～ 1400PPM/°C	試験槽の温度を下記に示す順に熱平衡させ、 各温度でのインダクタンスを測定した後、 段階3の値を基準にして温度係数を算出する。 1段階／+20°C±2°C 2段階／-25°C±2°C 3段階／+20°C±2°C 4段階／+85°C±2°C 5段階／+20°C±2°C

7. 機械的性能

No.	項目	規格値	試験方法
7.1	機械的強度 (電極固着力 ・コア強度)	外部電極が剥離したり、製品に異常が生じたりすることはありません。	試験基板：ガラスエポキシ試験基板 加圧方向：チップ・コイル  試験基板 加圧力：20N 保持時間：5秒±1秒間
7.2	基板たわみ	著しい機械的損傷はありません。	試験基板：ガラスエポキシ試験基板 (100mm×40mm×1.6mm) 加圧速度：1mm/s たわみ量：2mm 保持時間：30秒  (単位 mm)
7.3	耐振性	著しい機械的損傷が生じたり、断線などが生じません。	振動周波数：10Hz～55Hz～10Hz／約1分間 全振幅：1.5mm 試験時間：互いに直角な3方向 各2時間(計6時間)
7.4	はんだ付け性	電極の90%以上が新しいはんだで覆われます。	フラックス：ロジンが25(wt)%のエタノール溶液 に5秒～10秒間浸す はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu 組成はんだ 予熱：150°C±10°C／60秒～90秒間 はんだ温度：240°C±5°C 浸せき時間：3秒±1秒間

No.	項目	規格値	試験方法
7.5	はんだ耐熱性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内	フラックス：ロジンが25(wt)%のエタノール溶液 に5秒～10秒間浸す はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu 組成はんだ 予熱：150℃±10℃／60秒～90秒間 はんだ温度：270℃±5℃ 浸せき時間：10秒±1秒間 後処理：室温に24±2時間放置

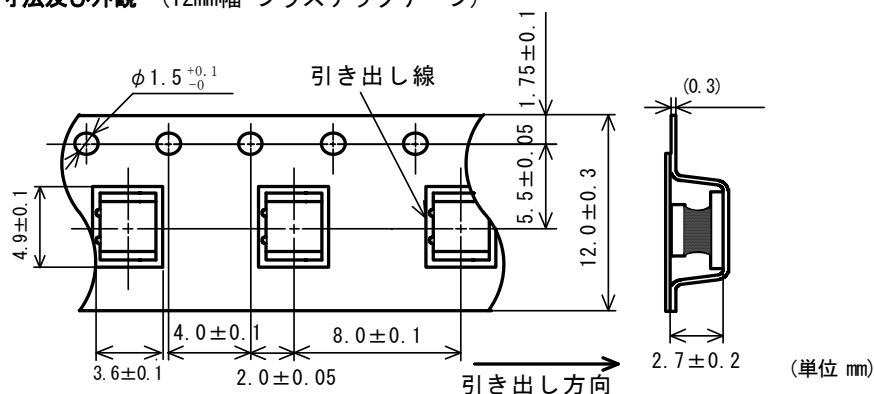
8. 耐候性

製品を基板にはんだ付けし、試験を行ないます。

No.	項目	規格値	試験方法
8.1	耐熱性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内 Q変化率：±20%以内	温度：85℃±2℃ 試験時間：1000時間(+48時間, -0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
8.2	耐寒性		温度：-40℃±2℃ 試験時間：1000時間(+48時間, -0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
8.3	耐湿性		温度：40℃±2℃ 湿度：90%(RH)～95%(RH) 試験時間：1000時間(+48時間, -0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
8.4	温度サイクル		1サイクル条件： 1段階：-40℃±2℃／30分±3分 2段階：常温／10分～15分 3段階：+85℃±2℃／30分±3分 4段階：常温／10分～15分 試験回数：10回 後処理：室温に24時間±2時間放置

9. 包装仕様

9.1 テープ寸法及び外観 (12mm幅・プラスチックテープ)



キャビティの寸法はキャビティ底側での寸法となります。

9.2 テーピング仕様

(1) 包装数量 (標準数量)

500個／リール

(2) 収納方法

製品をプラスチックテープのキャビティ中に収納し、カバーテープを貼付して封入します。

(3) 送り穴位置

プラスチックテープの送り穴は、カバーテープを手前に引出した時、右側となります。

(4) 継ぎ目

プラスチックテープ、カバーテープには継ぎ目はありません。

(5) 製品の欠落数

製品の欠落数は、1リールの総製品数(表示数)の0.1%または1個のいずれか大きい方以下で、連続の欠落はありません。ただし、1リール当たりの製品収納数は規定数(表示数)あります。

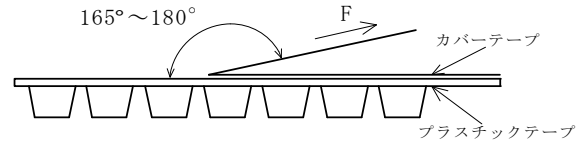
9.3 プラスチックテープ、カバーテープの引っ張り強度

プラスチックテープ	10 N以上
カバーテープ	5 N以上

9.4 カバーテープの剥離強度

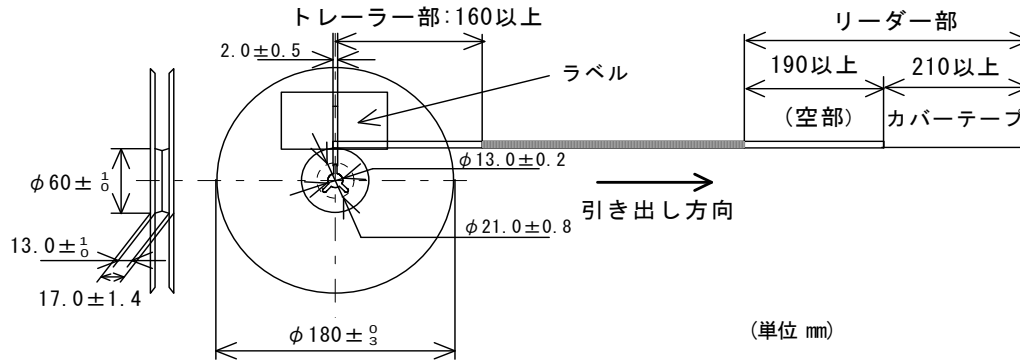
0.2 N~0.7 N（ただし、下限値は参考値とします。）

※ 剥離速度：300 mm/min



9.5 リーダー部、トレーラー部寸法及びリール寸法

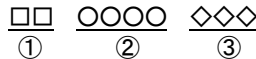
テーピングの始め（リーダー部）と終わり（トレーラー部）には製品を収納しない空部を設け、さらに、リーダー部にはカバーテープだけの部分を設けます。（下図参照）



9.6 リールへの表示

貴社品番、弊社品番、出荷検査番号（※1）、R○HS対応表示（※2）、数量 等

※1) <<出荷検査番号の表し方>>



①工場識別

②年月日

1桁目：年／西暦年号の末尾

2桁目：月／1～9月→1～9, 10～12月→0, N, D

3, 4桁目：日

③連番

※2) <<R○HS対応表示の表し方>>

ROHS-Y (△)

① ②

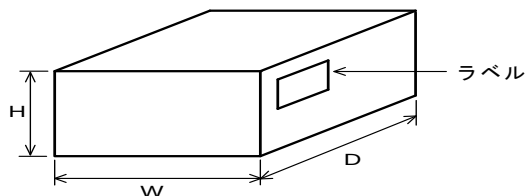
①R○HS指令対応品

②弊社管理記号

9.7 外装箱（段ボール箱）への表示

貴社名、ご注文番号、貴社品番、弊社品番、R○HS対応表示（※2）、納入数量 等

9.8 外装箱仕様



外装箱寸法 (mm)			標準リール収納数 (リール)
W	D	H	
186	186	93	4

※外装箱は代表的なものです。従いまして、貴社からの御注文数量に応じて異なります。

10. ⚠ 注意

用途の限定

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。

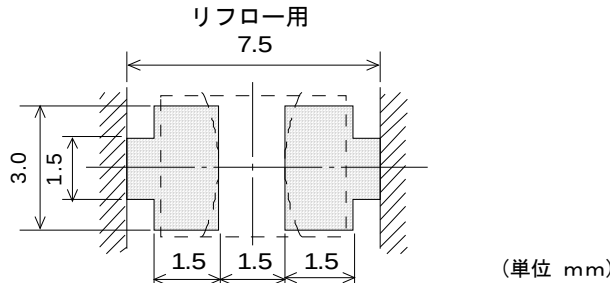
- ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器④発電所制御機器
- ⑤医療機器 ⑥輸送機器（自動車、列車、船舶等） ⑦交通用信号機器
- ⑧防災／防犯機器 ⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器

1 1. 使用上の注意

本製品は、はんだ付けにて接合されることを意図して設計しておりますので、導電接着剤での接合等の方法を使用される場合は事前に弊社にご相談ください。

11.1 ランド寸法設計

リフローはんだ付け時の標準ランド寸法を下記に示します。
標準ランド寸法は、電気特性、実装性を考慮して設計されています。この寸法以外で設計されますと、これらの性能が十分発揮できないことがあります。場合によっては、位置ずれ等のはんだ付け不良となることがありますので、貴社にてご確認の上ご使用ください。



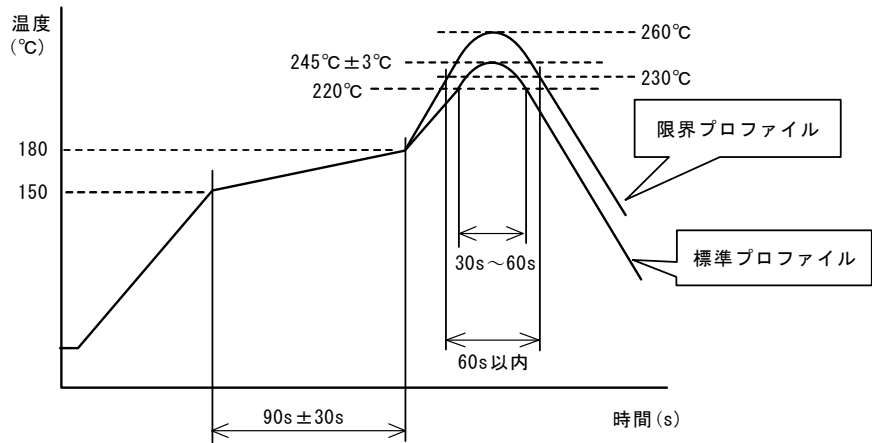
11.2 使用フラックス、はんだ

フラックス	・ロジン系フラックスをご使用下さい。 ・酸性の強いもの〔ハロゲン化物含有量0.2(wt)%(塩素換算値)を超えるもの〕は使用しないで下さい。 ・水溶性フラックスは使用しないで下さい。
はんだ	・Sn-3.0Ag-0.5Cu 組成の無鉛はんだをご使用下さい。 ・クリームはんだ標準塗布厚：200μm ～ 300μm

上記以外のフラックスは、弊社技術部門へご確認の上ご使用下さい。

11.3 はんだ付け条件(リフロー)

- ・はんだ付けに先立って、はんだ温度と製品表面の温度差が150℃以内になるように予熱を行ってください。また、はんだ付け後、溶剤への浸せきなどにより急冷される場合についても温度差が100℃以内となるようにしてください。
- ・予熱が不十分な場合には、磁器素体にクラック等が入り特性劣化を生じる場合があります。
- ・標準プロファイルと限界プロファイルは以下の通りです。
限界プロファイルを超えたはんだ付けは、特性劣化、電極クワレ等発生の原因となります。



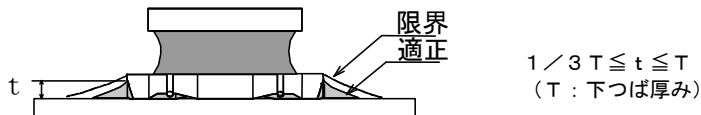
	標準プロファイル	限界プロファイル
予熱	150℃～180℃、90s±30s	
加熱	220℃以上、30s～60s	230℃以上、60s以内
ピーク温度	245℃±3℃	260℃、10s
リフロー回数	2回	1回

11.4 コテ修正法

- ・熱風等により150℃、1分程度の予熱を行ってください。
80W以下のはんだコテ（コテ先直径 φ3mm以下）にて、コテ先温度350℃以下、3（+1, -0）秒で行ってください。但し、はんだコテによる修正は2回を限度としてください。
- ・はんだコテ先が直接チップコイルに接触しないようにしてください。コテ先が製品に直接触れますとサーマルショックにより磁器素体にクラック等が入ることがあります。

11.5 はんだ盛り量

- ・はんだ盛り量は、過多にならないよう確実にはんだを付着させてください。



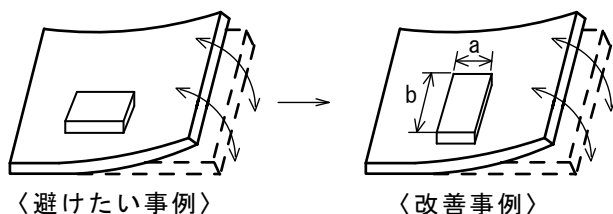
はんだ盛り量が多い程、製品が受ける機械的ストレスは大きくなり、はんだ盛り量が過多の場合クラックや特性不良の原因となります。

11.6 部品配置

基板設計時、部品配置について次の点にご配慮下さい。

- ① 基板のそり・たわみに対して、ストレスが加わらないように部品を配置して下さい。

〔部品方向〕



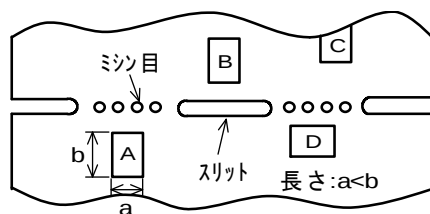
ストレスの作用する方向に対して、横向き（長さ：a<b）に部品を配置して下さい。

- ② 基板ブレイク付近での部品配置

基板分割でのストレスを軽減するために下記に示す対応策を実施することが有効です。

下記に示す3つの対策をすべて実施することがベストですが、ストレスを軽減するために可能な限りの対策を実施ください。

対策内容	ストレスの大小
(1) 基板分割面に対する部品の配置方向を平行方向とする。	A > D *1
(2) 基板分割部にスリットを入れる。	A > B
(3) 基板分割面から部品の実装位置を離す。	A > C

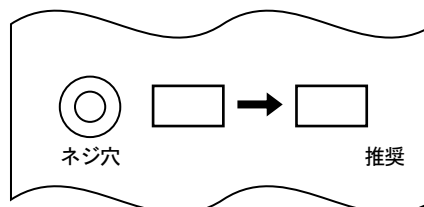


*1 上記の関係は、手割はカットラインに対して垂直に応力がかかることが前提です。
ディスクカット機などの場合は、応力が斜めにかかり、A>Dの関係が成り立ちません。

- ③ ネジ穴近辺での部品配置

ネジ穴近辺に部品を配置すると、ネジ締め時に発生する基板たわみの影響を受ける可能性があります。

ネジ穴から極力離れた位置に配置してください。



11.7 洗浄

当製品の洗浄は次の条件を守ってください。

- ① 洗浄温度は60℃以下（但し、IPA：40℃以下）で行ってください。
- ② 超音波洗浄は出力20W/l以下、時間5分以下、周波数28kHz～40kHzで行って下さい。
但し、実装部品およびプリント基板に共振現象が発生しないようにしてください。
- ③ 洗浄剤
 1. アルコール系洗浄剤
 - ・イソプロピルアルコール（IPA）
 2. 水系洗浄剤
 - ・パインアルファST-100S
- ④ フラックス残渣、洗浄剤残渣が残らないようにしてください。
水系洗浄剤をご使用の場合、純水で十分リンスを行った後、洗浄液が残らないよう完全に乾燥してください。
- ⑤ その他の洗浄 弊社技術部門へお問い合わせください。

11.8 樹脂コーティング

製品を樹脂で外装される場合、樹脂のキュアストレスが強いと、インダクタンスが変化することがあります。また、使用する樹脂、塗布形状或いは使用環境によっては、機械的ストレスにより断線する恐れがあります。場合によっては、不純物や加水分解塩素などにより巻線が腐食し断線する恐れもあります。樹脂コーティングされる場合は樹脂の選択にはご注意ください。また、実装された状態での信頼性評価を十分に実施下さい。

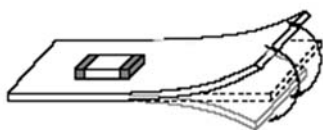
11.9 製品の取り扱い

- ・断線防止のため、製品の巻線部分にはピンセットなど鋭利な物体や清掃用ブラシの毛先など他の物体を当てないでください。
- ・コアの首折れ防止のため、実装基板上の製品には他の物体などで衝撃を加えないでください。

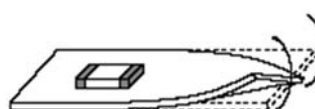
11.10 基板の取扱い

部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひねり等により、部品にストレスを与えないようにしてください。過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発生する場合があります。

たわみ



ひねり



11.11 保管・運搬

① 保管期間

納入後、12ヶ月以内にご使用下さい。

なお、12ヶ月を超える場合は、はんだ付け性をご確認の上ご使用ください。

② 保管方法

- ・当製品は、温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度 $15\%\sim85\%$ で、且つ、急激な温湿度の変化のない室内で保管ください。
- ・当製品の電極ははんだコートされていますが、硫黄・塩素ガス・酸など腐食性ガス雰囲気中で保管されますと、電極が酸化し、はんだ付け性不良が生じたり、製品の巻線部分が腐食する等の原因となります。
- ・パルクの状態での保管は避けてください。パルクでの保管は製品同士あるいは製品と他の部品が衝突し、コアカケや断線を生じることがあります。
- ・湿気、塵などの影響を避けるため、床への直置は避けパレットなどの上に保管ください。
- ・直射日光、熱、振動などが加わる場所での保管は避けてください。

③ 運搬

過度の振動、衝撃は製品の信頼性を低下させる原因となりますので、取り扱いには充分注意をお願いします。

12. ⚠️お願い

- ①ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。
- ②当製品を当参考図の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。
- ③当参考図の内容は予告なく変更することがございます。ご注文の前に、納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取り交わしをお願いします。